

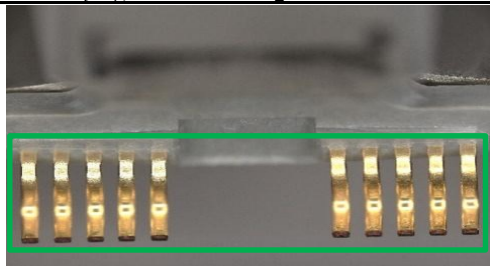
御中														Issue No. / 発行№: PC-0061389															
														Issue date / 発行日: 2026/2/9															
工程変更連絡書 Process Change Notice														ヒロセ電機株式会社 郡山工場 品質管理課 Koriyama Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.															
														承認 (Approval)				査 閲 (Review)				作 成 (Created by)							
														佐々木 Sasaki				稲垣 Inagaki				本田 Honda							
貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。 本書にて工程変更のご案内をさせていただきます。変更計画可否を提出後 4週間以内にご返却を賜りたくお願い致します。 We are pleased to hear of your continued success and sincerely appreciate your ongoing support of our products. We would like to inform you that we are planning to implement the following process changes for the products scheduled for delivery to your company. Please find the details of these changes below. We kindly request you that you provide your response to the proposed plan within four weeks.																													
貴社品番/Customer's product number										弊社品番/Product number by Hirose CL0251-0087-0-10 (代表品 / 別紙参照) (Representative product / See attached sheet)							弊社品名/Product name by Hirose IX61G2-A-10P (10) (代表品 / 別紙参照) (Representative product / See attached sheet)												
Content of change / 変更内容	変更 1	区分 Type	金めっき塗布範囲の変更 Change in gold-plating coverage							理由 Reason	単価維持のため To maintain unit price																		
	変更 2	区分 Type	めっき加工先変更 Change of plating subcontractor							理由 Reason	安定供給のため To ensure stable supply																		
	変更前 Before the change							変更後 After the change							影響範囲 The scope that will be affected.														
	全面金めっき Full gold plating							部分金めっき Partial gold plating							金めっきの塗布範囲の変更になります。(別紙参照)ただし、規格の範囲で変更するため、製品の設計変更はありません。また、めっき加工先を変更します。必要な評価試験を実施します。 The gold plating area will be changed (see the attached sheet). However, since the change will be made within the specified range, there will be no design change to the product. In addition, the plating supplier will be changed. The necessary evaluation tests will be conducted.														
	めっき加工先 TD社 Plating supplier TD							めっき加工先 SN社 Plating supplier SN																					
															・ 外観の変更 Appearance					有 change									
														・ 含有物質変更 Containing substance					無 Not change										
Execution schedule of the change plan / 変更実施計画	日程 Schedule	2/1 Feb.						3/1 Mar.						4/1 Apr.						5/1 May1					6/1 Jun.				
	工程整備 Preparation of process																												
	標準類の整備 Preparation of standards, etc.																												
	トライ / Trial																												
	作業者教育 Operator training																												
	製品評価試験 Product evaluation test																												
	サンプル提出 Submission of																												
	初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result																												
量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production		2026年7月 予定 Scheduled on 7/2026												備考 Remarks															
変更計画可否回答希望日 Desired response date for approval/rejection		2026年3月9日 9/3/2026																											

ヒロセ電機株式会社 行き To: Hirose Electric Co., Ltd.		貴社名: Customer's company name:	
変更計画可否回答書 Response form for approval/rejection of the change plan	製品名 Product name:	IX61G2-A-10P(10) (代表品 / 別紙参照) (Representative product / See attached sheet)	ご判定日 Date of Decision
	変更内容 Content of change:	金めっき塗布範囲の変更 Change in gold-plating めっき加工先変更 Change of plating subcontractor	ご担当者 Person in charge
変更計画可否 Approval or Rejection for the proposed change plan:		承認 Approved	否認 Rejection
条件付 Conditionally approved			
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other instructions			

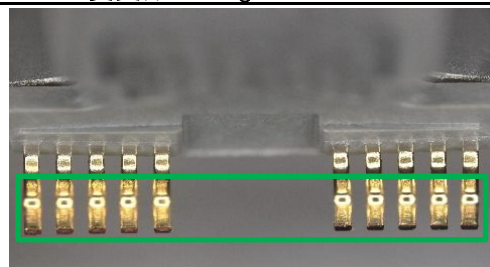
外観変更箇所：金めっき箇所 Appearance Change Location: Gold-plated area

変更内容 Change Details:	めっき加工先及び金めっき塗布範囲の変更 Change of plating processing source and
変更理由 Reason for Change:	単価維持のため To maintain unit price

既存品 Existing Product

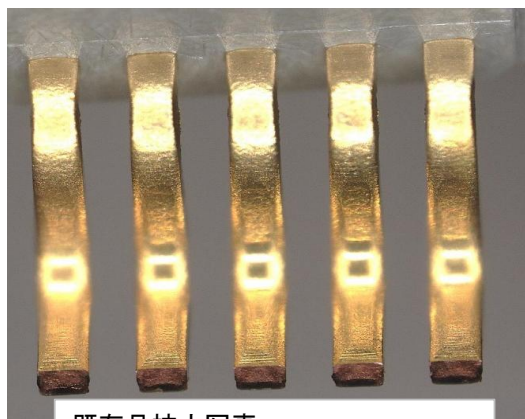
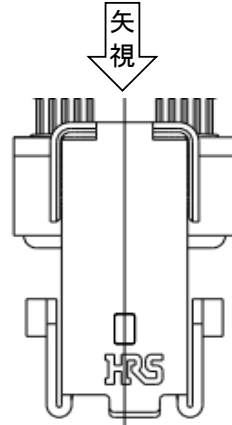


変更品 Changed Product

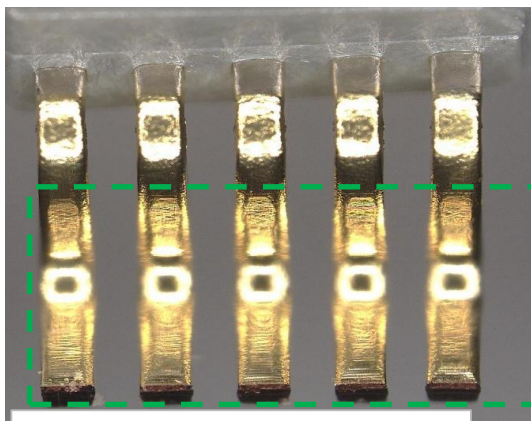


※めっきの塗布範囲が、全面から部分めっきに変更になります。
 The gold-plating coverage will be changed from full plating to partial plating.

Direction of view



既存品拡大写真



変更品拡大写真
 Close-up view of the modified product

金めっきの部分めっき
 (緑枠箇所)
 Partial gold plating
 (area outlined in green)

対象品リスト Target product list

品番 Product number	品名 Product name
CL0251-0087-0-00	IX61G2-A-10P
CL0251-0087-0-10	IX61G2-A-10P (10)
CL0251-0087-0-90	IX61G2-A-10P (90)
CL0251-0088-0-00	IX61G2-B-10P
CL0251-0088-0-10	IX61G2-B-10P (10)
CL0251-0088-0-90	IX61G2-B-10P (90)
CL0251-0089-0-00	IX61G2-C-10P
CL0251-0089-0-10	IX61G2-C-10P (10)